**2024世界半导体大会暨南京国际半导体博览会**

2024 World Semiconductor Congress and Nanjing International Semiconductor Expo

时间：2024年6月5-7日 地点：南京国际博览中心4、5号馆

**组织机构**

主办单位：江苏省工业和信息化厅

南京江北新区管理委员会

南京市浦口区人民政府

特别支持单位：中国电子信息产业发展研究院

中国半导体行业协会

协办单位：国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟 南京集成电路产业服务中心

上海市集成电路行业协会 浙江省半导体行业协会 安徽省半导体行业协会

陕西省半导体行业协会 第三代半导体产业技术创新战略联盟 国家集成电路创新中心

中国IC独角兽联盟 北京芯合汇科技有限公司

支持单位：美国半导体行业协会(SIA) 欧洲半导体行业协会(ESIA)

日本电子信息技术产业协会(JEITA) 韩国半导体行业协会(KSIA) SEMI协会

中国仪器仪表学会 中国电子专用设备工业协会 集成电路材料产业技术创新联盟

承办单位：赛迪顾间股份有限公司

苏省半导体行业协会

南京江北新区管委会经济发展局

南京江北新区产业技术研创园

南京浦口经济技术开发区

南京润展国际展览有限公司

**展会介绍**

2023 年开年至今，全国多地发布加快推动半导体产业链提升发展政策和重点项目计划，新一轮产业政策周期酝酿待发；科技部重组，重塑中国科技创新体制，加快科技自立自强、突破封锁的步伐；大基金二期动作频频，布局国产半导体制造、设备、材料等重点环节……

**深耕六年，再启新篇**

世界半导体大会暨南京国际半导体博览会，是中国半导体领域极具影响力和标志性的行业龙头展会，也是荣获UFI认证的国际品牌展会。自2019年起，大会的展览面积在四年里增加了67%，专业观众以平均每年29%的涨幅激增，参展企业累计超过1300家，现场观众累计已超60000名，并广泛覆盖全国34个省、市、地区。

今年的大会将以UFI认证展会为起点，秉承“2+N+1”举办模式（2场主论坛+N场平行论坛/专项活动+1场专业展会）的同时，在专业化程度、国际化水平及规模质量等方面开启新征程。

**20+论坛活动、百余位行业领袖引领风向**

针对核心技术和未来趋势等行业焦点，今年大会集聚优势资源，举办高峰论坛、创新峰会两场主论坛。聚焦人工智能、传感器、物联网、第三代半导体、汽车半导体、先进封装等热点领域发展动态，举办人工智能芯片创新应用论坛、长三角集成电路产业创新发展论坛、EDA/IP核产业发展论坛等N场平行论坛，广邀100+国内外专家、学者以及业内精英共同出席，探讨全球和中国半导体产业发展重点和市场机遇。

**主题论坛**

大会开幕式／高峰论坛

创新峰会

**平行论坛**

长三角集成电路产业创新发展论坛

第七届中国IC独角兽论坛

第三届先进封装创新技术论坛

第八届集成电路人才发展高峰论坛

台积电客户大会／供应商大会

EDA/IP核产业发展论坛

人工智能芯片创新应用论坛

IC设计开发者大会

IC Future 2024"芯势力产品发布会

第五届国际第三代半导体产业发展高峰论坛

半导体气体安全研讨会

半导体投融资论坛

第四届国际汽车半导体创新协作论坛

闭幕式

**专项活动**

IC大咖把脉江北闭门会

江北之夜“交流会

**日常安排**

报到布展：2024年6月3-4日（09：00—17：00） 开幕时间：2024年6月5日（09：00）

展出时间：2024年6月5-7日（09：00—16：30） 闭幕时间：2024年6月7日（16：00）

**展览范围**

1、IC设计专区：

EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计等。

2、封装测试专区：

测试探针台、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝等。

3、半导体材料专区：

硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料等。

4、设备制造专区：

减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD 设备、清洗设备、切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台等。

**历届展商（部分）**

**半导体设计企业**

北联国芯、 长晶科技、 芯视元、 芯华章 、 二进制半导体、 创意电子、 芯行纪、 行芯、 中科芯、 深信服科技、 软件谷集成电路产业联盟、 EDA创新中心 、 后摩智能、 神州数码 、 芯动科技、 星曜半导体、 凌烟阁芯片科技、 顺原微、 芯启源 、 鼎捷软件、 腾讯云等；

**封测企业**

日月光 、 长电科技、通富微电、 芯享科技、 淄博赛宝 、 晟芯半导体、 芯德科技、 池州华宇 、上海赛美特、 高芯科谷、 海拓仪器、 希烽光电、衡所华威、 苏州砂利康、 南通美精微等；

**制造企业**

台积电、 华天科技、 赛迪 、 扬杰科技、 微纳、 苏美达机电、 国基南方、 首擂激光、 上海帆测等；

**设备材料企业**

鑫华半导体、 鲁汶仪器、 盛美上海、 徐州博康、 联瑞新材、 中国（蚌埠）传感谷、 涨浒半导体、长飞光纤、 菲利华、 晶瑞、 鼎龙控股、 中巨芯、 和远特气、 宏芯气体、 北旭电子、 达诺尔 、 新硅科技、 玫恩智能、 上海琅希等；

**人才展区企业**

寒武纪、 龙芯中科、 航天科工、 砂典微、 吃立芯创、 硕算科技、 原磊纳米、 楚航科技 、 华创微、 长峰航天、 新基讯、 复睿微电子、 传智驿芯、 百家云等；

**联系我们 丨**

如欲订展位和了解更多信息，请通过以下联络方式：

电话：18602112420
传真：021-51802029

邮箱：zsbwangping@vip.163.com
Q Q：1045470153

联系人：王平 18602112420（同微信）